06;07;12

Выращивание InAs фотодиодных структур из металлорганических соединений

© С.С. Кижаев, М.П. Михайлова, С.С. Молчанов, Н.Д. Стоянов, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 15 октября 1997 г.

Выращены слои InAs методом эпитаксии из металлорганических соединений на p-InAs подложках. На основе полученных p-n-структур изготовлены фотодиоды. Исследованы вольт-амперные, вольт-емкостные и спектральные характеристики фотодиодных структур.

Арсенид индия представляет интерес как материал, используемый для создания инфракрасных оптоэлектронных приборов. На основе InAs в сочетании с многокомпонентными твердыми растворами (InAsSb, InAsSbP и др.) могут быть созданы фотодиоды, светодиоды, лазеры, работающие в диапазоне $2-5 \,\mu$ m, важном для газового анализа и охраны окружающей среды [1–3]. Выращивание материалов осуществлялось в основном жидкофазной эпитаксией (ЖФЭ), а также методом эпитаксии из металлорганических соединений (МОС) [4–10]. В данной работе приведены результаты исследований слоев InAs, полученных методом эпитаксии из МОС на подложках InAs, а также результаты измерений электрических и фотоэлектрических свойств полученных структур.

Выращивание слоев InAs проводилось эпитаксией из МОС при атмосферном давлении в плоском реакторе диаметром 30 ст. Нагрев подложкодержателя осуществляется трехзонным резистивным нагревательным устройством, отделенным от внутреннего объема камеры

1

1

кварцевым колпаком. Подача парогазовой смеси осуществлялась с периферии колпака к центру. Подложки вращались относительно центральной оси. Источниками мышьяка и индия являлись соответственно арсин (AsH₃), разбавленный до 20% в водороде, и триметилиндий (TMI). Температура испарителя с TMI была +18°С. Во избежание паразитных реакций подача AsH3 и TMI в реактор осуществлялась по отдельным каналам и смешение происходило в реакторной камере. Для уменьшения паразитного осажления на стенках камеры во всех экспериментах использовался добавочный поток водорода (301/min) из верхней зоны камеры, перпендикулярно подложкам. Во всех экспериментах использовались p-InAs (100) подложки, легированные цинком (концентрация носителей — $p = 1 \cdot 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3}$ при $T = 300 \,\mathrm{K}$ и $p = 6 \cdot 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$ при $T = 77 \,\mathrm{K}$). Перед каждым процессом подложки промывались в четыреххлористом углероде и изопропиловом спирте, обрабатывались в травителе [11], промывались в дистилированной воде, просушивались и немедленно загружались в реакционную камеру. Эксперименты проводились в диапазоне температур 450-600°С. Потоки AsH₃ менялись в интервале 10-125 ml/min, а потоки водорода через испаритель с ТМІ — в интервале 200-400 ml/min. Отношение мольных долей AsH₃/TMI составляло от 2.5 до 50. Подача TMI осуществлялась спустя 2 минуты после пуска AsH₃.

При температурах подложек ниже 500° С поверхность слоев была рыхлой, вероятно из-за слабого разложения арсина при низких температурах. Слои, выращенные при температурах, близких к 600° С, были блестящими. Средняя скорость роста слоев не превышала $0.5 \,\mu$ m/h.

Из измерений коэффициента Холла был установлен *n*-тип проводимости. Выращенные p-n-структуры были использованы для создания фотодиодов. Фоточувствительные структуры были изготовлены методом стандартной фотолитографии в виде мезадиодов с *n*-слоем. Диаметр чувствительной площадки составлял 600–800 μ m. Были исследованы вольт-амперные, вольт-емкостные и спектральные характеристики фотодиодных структур при температурах 77 и 300 К. Емкость измерялась стандартным мостовым методом на частоте 1 MHz. Спектры фотоответа снимались на монохроматоре SPM-2 с призмой LiF и глобаром в качестве источника излучения.

Зависимость емкости от напряжения соответствовала закону $1/C^2 \sim V$ (рис. 1, *a*) и свидетельствовала о наличии резкого *p*-*n*-перехода. Величина емкости была намного ниже, чем в обычных InAs фотоди-



Рис. 1. *а* — зависимость емкости от обратного смещения для InAs фотодиодной структуры № 96 при T = 77 K; *b* — вольт-амперные характеристики InAs фотодиодных структур № 95 и 96 при T = 77 K (кривые *1, 2* соответственно) и при T = 300 K (кривые *3, 4*).

одах, полученных методом ЖФЭ, и лежала в интервале 100–200 рF при нулевом смещении для диодов с диаметром 1 mm². Из этих данных были оценены величина концентрации носителей заряда в слое — 10^{16} cm⁻³ при T = 77 К и ширина области объемного заряда — $2 \cdot 10^{-5}$ сm (V = 0). Исследуемая структура близка к p-i-n-фотодиоду и должна обладать высоким быстродействием $\tau < 1$ ns, определяемым произведением RC, где R — последовательное сопротивление p-n-перехода.

На рис. 1, *b* представлены вольт-амперные характеристики для двух фотодиодов (N^Q 95 и 96) при T = 77 K и T = 300 K. При напряжениях до 100 mV (T = 77 K) обратные токи составляли несколько наноампер. Напряжение отсечки на оси абсцисс для прямой ветви составило V = 0.3 V. Дифференциальное сопротивление при нулевом смещении в исследуемых диодах лежало в интервале $R_0 = 100-700$ kΩ (77 K) и $R_0 = 30-55$ Ω (300 K) в зависимости от режимов выращивания. Обратный ток при низких температурах в области до 500 mV определялся генерацией-рекомбинацией в слое объемного заряда [13]:

$$I_{G-R} = q n_i W A / \tau_{eff}, \tag{1}$$

где q — заряд электрона, A — площадь p-n-перехода, n_i — собственная концентрация носителей заряда, τ_{eff} — эффективное время жизни. Полученное значение $\tau_{eff} = 6 \cdot 10^{-6}$ s хорошо соответствует времени излучательной рекомбинации в p-InAs [12].

На рис. 2, а представлены спектры фоточувствительности InAs фотодиодной структуры при двух температурах. Оценка значения ширины запрещенной зоны по полуспаду чувствительности от максимума дает величины: $h\nu = 0.423 \,\mathrm{eV} \, (\lambda_{1/2} = 2.93 \,\mu\mathrm{m})$ при 77 K и $h\nu = 0.360 \,\mathrm{eV}$ $(\lambda_{1/2} = 3.43 \,\mu\text{m})$ при 300 К. При 77 К получены высокие значения вольт-ваттной чувствительности, до 20000 V/W. При повышении температуры до комнатной фоточувствительность уменьшалась в соответствии с уменьшением R₀. Было обнаружено, что фотоответ резко возрастал при приложении обратного напряжения (вставка на рис. 2, b) в интервале от 300 до 800 mV и освещении сильнопоглощаемым светом $(\lambda = 1.5 \,\mu m)$. Коэффициент усиления фототока при этом достигал 35-40. Этот эффект, скорее всего связан с лавинным умножением дырок из п-слоя в сильном поле области объемного заряда. Как было показано в [12], величина электрического поля для начала ударной ионизации в InAs для дырок из спин-орбитально отщепленной зоны невысока и составляет $E \cong 4 \cdot 10^4$ V/cm.



Рис. 2. *а* — спектры фоточувствительности InAs фотодиода (№ 95) при T = 77 K (кривая *1*) и T = 300 K (кривая *2*). *b* — спектр фоточувствительности диодной структуры № 95 без смещения (кривая *1*) и при обратном смещении 600 mV (кривая *2*). На врезке: зависимость фототока от обратного смещения при освещении монохроматическим светом $\lambda = 1.5 \mu \text{m}$.

Нами были рассчитаны также тепловые шумы в исследуемых InAs фотодиодах ($i^2 = 4kT\Delta f/R_0$) и оценена величина обнаружительной способности при длине волны в максимуме спектра по известной формуле [13]:

$$D^*(\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} \cdot \text{W}^{-1}) = A^{1/2}/NEP,$$
(2)

где A — площадь фотодиода, NEP (W/Hz^{1/2}) — мощность эквивалентного шума. Оценивая квантовую эффективность фотодиода с учетом коэффициента отражения от поверхности как $\eta = 0.7$, мы получили значения чувствительности S = 1.6 A/W при 77 K и S = 1.42 A/W при 300 K. Величина обнаружительной способности менялась от $D_{\lambda}^* = 1.2 \cdot 10^{11}$ сm · Hz^{1/2} · W⁻¹ при 77 K до $D_{\lambda}^* = 10^9$ сm · Hz^{1/2} · W⁻¹ (300 K). Эти данные сравнимы со стандартными коммерческими InAs фотодиодами (см. [14]).

Таким образом, изготовлены образцы фоточувствительных слоев *n*-InAs на объемных подложках *p*-InAs методом эпитаксии из MOC. Показана перспективность данной технологии для создания высокоэффективных фотодиодных структур. Дальнейшее совершенствование технологии позволит не только существенно улучшить характеристики InAs фотодиодов, но и создать основу для выращивания тройных и четверных соединений на базе арсенида индия.

Авторы благодарят М.Н. Мизерова и Б.В. Пушного за поддержку данной работы, а также А.С. Усикова за полезные советы.

Список литературы

- [1] Данилова Т.Н., Ершов О.Г., Именков А.Н., Степанов М.В., Шерснев В.В., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1996. Т. 30. С. 1244.
- [2] Choi H.K., Turner G.W., Eglash S.J. // IEEE Photonics Technol. Lett. 1994. V. 6. P. 7.
- [3] Михайлова М.П., Слободчиков С.В., Стоянов Н.Д., Стусь Н.М., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. С. 63.
- [4] Baliga B., Ghandhi K. // J. Electrochem. Soc. 1974. V. 121. P. 1642.
- [5] Fukui T., Horikoshi Y. // Jap. J. Appl. Phys. 1979. V. 18.P. 2157.
- [6] Fukui T., Horikoshi Y. // Jap. J. Appl. Phys. 1980. V. 19. L551.
- [7] Fukui T., Horikoshi Y. // Jap. J. Appl. Phys. 1981. V. 20. P. 587.
- [8] Haywood S.K., Martin R.W., Mason N.J., Walker P.J. // J. Crystal Growth. 1989. V. 97. P. 489.

- [9] Biefeld R.M., Baucom K.C., Kurtz S.R. // J. Crystal Growth. 1994. V. 137. P. 231.
- [10] Duncan W., Ali A.S.M., Marsh E.M., Spurdens P.C. // J. Crystal Growth. 1994. V. 143. P. 155.
- [11] Травление полупроводников, М.: Мир, 1965.
- [12] Handbook Series on Semiconductor Parameters. V. 1 / Ed. by M. Levinshtein, S. Rumyantsev and M. Shur. World Scientific Publish. Co. Pte. Ltd.
- [13] *Зи С.* Физика полупроводниковых приборов. Т. 1. / Пер. с англ. М.: Мир, 1984.
- [14] Infrared Detectors 1995. EG & G Optoelectronic JUDSON. 53 p.